(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 27. Mai 2004 (27.05.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/044994 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 31/105, 31/0352, 31/0224
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003739
- (22) Internationales Anmeldedatum:

12. November 2003 (12.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 102 52 878.0 12. November 2002 (12.11.2002) DE
- (61) Zusatzanmeldung zu früherer Anmeldung oder früherem Patent:

 DE Nicht mitgeteilt (POA)

Angemeldet am

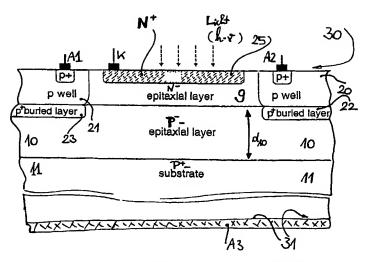
12. November 2003 (12.11.2003)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): X-FAB SEMICONDUCTOR FOUNDRIES AG [DE/DE]; Haarbergstrasse 67, 99097 Erfurt (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): EINBRODT, Wolfgang [DE/DE]; Hermann-Brill-Strasse 89, 99099 Erfurt (DE). ZIMMERMANN, Horst [DE/AT]; Poststrasse 12, A-3032 Eichgraben (AT). FOERTSCH, Michael [AT/AT]; Linzerstrasse 192/1/7, A-1140 Wien (AT).
- (74) Anwälte: LEONHARD, Reimund usw.; Leonhard Olgemoeller Fricke, Postfach 10 09 62, 80083 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: MONOLITHICALLY INTEGRATED VERTICAL PIN PHOTODIODE USED IN BICMOS TECHNOLOGY
- (54) Bezeichnung: MONOLITHISCH INTEGRIERTE VERTIKALE PIN-FOTODIODE IN BICMOS-TECHNOLOGIE



(57) Abstract: The invention relates to a monolithically integrated vertical pin photodiode which is produced according to BiCMOS technology and comprises a planar surface (30) facing the light (h?) and a rear face (31), and anode connections (A1, A2) located across p areas (20, 21) on a top face of the photodiode. An i zone of the pin photodiode is formed by combining a low doped first p epitaxial layer (10, d₁₀) which has a maximum thickness of essentially 15?m and a doping concentration of less than 5*10¹⁴ cm⁻³ and is placed on a particularly high doped p substrate (10), with a low doped second n epitaxial layer (9) that borders the first layer (10) and has a doping concentration ranging substantially between 10¹⁴ cm⁻³ and 10¹⁵ cm⁻³, an n+ cathode (K) of the pin photodiode being integrated into said second layer (9). p areas (20, 21) delimit the second n epitaxial layer (9) in a latent direction while another anode-connecting area (A3) of the pin diode is provided on the rear face (31) in addition to the anode connections (A1, A2).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

VO 2004/044994 A3

WO 2004/044994 A3



TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 7. April 2005
- (15) Informationen zur Berichtigung: Frühere Berichtigung: siehe PCT Gazette Nr. 30/2004 vom 22. Juli 2004, Section II

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrift eine monolithisch integrierte vertikale pin-Fotodiode, hergestellt in BiCMOS-Technologie, mit einer planaren, zum Licht (hv) gewandten Oberfläche (30) und einer Rückseite (31) und mit Anodenanschlüssen (A1, A2) über p-Gebiete (20, 21) auf einer Oberseite der Fotodiode wobei eine i-Zone der pin-Fotodiode gebildet wird durch Kombination einer niedrig dotierten, bis maximal im wesentlichen 15μm dicken ersten p'-Epitaxieschicht (10,d₁₀) mit einer Dotierungskonzentration unter 5*10¹⁴ cm⁻³, die sich auf einem - insbesonderem hoch-dotierten - p-Substrat (10) befindet, mit einer an die erste Schicht (10) angrenzenden, niedrig dotierten zweiten n'-Epitaxieschicht (9) mit einer Dotierung in einem Bereich von im wesentlichen 10¹⁴ cm⁻³ bis 10¹⁵ cm⁻³, in welche zweite Schicht (9) eine n*-Kathode (K) der pin-Fotodiode eingebracht ist und wobei in einer lateralen Richtung p-Gebiete (20, 21) die zweite n-Epitaxieschicht (9) begrenzen und zusätzlich zu den Anodenanschlüssen (A1, A2) ein weiterer Anodenanschlussbereich (A3) der pin-Diode auf der Rückseite (31) vorhanden ist.



International Application No IDE 03/03739

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L31/105 H01L31/0352 H01L31/0224

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
TPC 7 H011

IPC 7	H01L	auon symbols)	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent the	at such documents are included in the fields so	earched
	tata base consulted during the International search (name of data ternal, PAJ, WPI Data, INSPEC	base and, where practical, search terms used)
C. DOCUMI	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
А	KYOMASU M: "DEVELOPMENT OF AN HIGH SPEED SILICON PIN PHOTODIO IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DI IEEE INC. NEW YORK, US, vol. 42, no. 6, 1 June 1995 (199 pages 1093-1099, XP000517156 ISSN: 0018-9383 page 1093 - page 1095; figures	DE SENSOR" EVICES, 95-06-01),	1,4,5, 7-9,11, 12, 14-17, 20-22,24
А	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 10, 31 October 1997 (1997-10-31) & JP 09 148617 A (SANYO ELECTRIC 6 June 1997 (1997-06-06) abstract	C CO LTD), -/	1,2, 8-12,15, 16,18,22
	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	n annex.
"A" docume conside "E" earlier diffiling de "L" docume which i citation "O" docume other m "P" docume	nt which may throw doubts on priority claim(s) or s clied to establish the publication date of another or orther special reason (as specified) int referring to an oral disclosure, use, exhibition or	 "T" later document published after the inter or priority date and not in conflict with it cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cleannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the cleannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more ments, such combination being obviou in the art. "&" document member of the same patent for the same pate	the application but for underlying the almed invention be considered to burnent is taken alone almed invention entive step when the re other such docusto a person skilled
Date of the a	actual completion of the international search	Date of mailing of the International sear	
	February 2005	16/02/2005	•
·	lailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tet. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Visentin, A	



International Application No /DE 03/03739

C.(Continu	uation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	DE 03/03739
Category °		Relevant to claim No.
A	ZIMMERMANN H ED - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS: "Monolithic bipolar-, CMOS-, and BiCMOS-receiver OEICs" 1996 INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CONFERENCE. SINAIA, ROMANIA, OCT. 9 - 12, 1996, INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CONFERENCE, NEW YORK, IEEE, US, vol. VOL. 2 CONF. 19, 9 October 1996 (1996-10-09), pages 31-40, XP010200521 ISBN: 0-7803-3223-7 the whole document	1,4,5, 7-9,11, 12, 14-17, 20-22,24
A	HOHENBILD M ET AL: "Advanced photodiodes and circuits for OPTO-ASICs" 2001 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRON DEVICES FOR MICROWAVE AND OPTOELECTRONIC APPLICATIONS. EDMO 2001 15-16 NOV. 2001, VIENNA, AUSTRIA, 15 November 2001 (2001-11-15), pages 255-260, XP010570429 the whole document	1,4,11, 12, 14-16, 20-22,24
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 447 (E-685), 24 November 1988 (1988-11-24) & JP 63 174358 A (HITACHI LTD), 18 July 1988 (1988-07-18) abstract	1,12,16, 22
	US 4 616 247 A (CHANG ET AL) 7 October 1986 (1986-10-07) the whole document	1,5, 10-12, 15,16, 21,22
, X	FORTSCH M ET AL: "220 MHz optical receiver with large-area integrated PIN photodiode" PROCEEDINGS OF IEEE SENSORS 2003. 2ND. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SENSORS. TORONTO, CANADA, OCT. 22 - 24, 2003, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SENSORS, NEW YORK, NY: IEEE, US, vol. VOL. 2 OF 2. CONF. 2, 22 October 2003 (2003-10-22), pages 1012-1015Vol2, XP010691061 ISBN: 0-7803-8133-5 the whole document	1,2,4-6, 8-12,14, 16,18, 20-22,24



International Application No // DE 03/03739

(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
P,X FORTSCH M ET AL: "Integrated PIN photodiodes in high-performance BicMos technology" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2002. IEDM. TECHNICAL DIGEST. SAN FRANCISCO, CA, DEC. 8 - 11, 2002, NEW YORK, NY: IEEE, US, 8 December 2002 (2002-12-08), pages 801-804, XP010626161 ISBN: 0-7803-7462-2 the whole document	1,2,4-6, 8-12,14, 16,18, 20-22,24			



Information on patent family members

International Application No /DE 03/03739

	Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
	JP 09148617	Α	06-06-1997	JP	3208307 B2	10-09-2001
	JP 63174358	A	18-07-1988	NONE		
	US 4616247	A	07-10-1986	CA EP EP JP WO	1233549 A1 0142316 A2 0163720 A1 61500396 T 8502296 A1	01-03-1988 22-05-1985 11-12-1985 06-03-1986 23-05-1985
1						



Internationales Aktenzeichen

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L31/105 H01L31/0352 H01L31/0224

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $1PK \ 7 \ \ H01L$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC

C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	KYOMASU M: "DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED HIGH SPEED SILICON PIN PHOTODIODE SENSOR" IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, IEEE INC. NEW YORK, US, Bd. 42, Nr. 6, 1. Juni 1995 (1995-06-01), Seiten 1093-1099, XP000517156 ISSN: 0018-9383 Seite 1093 - Seite 1095; Abbildungen 1,2	1,4,5, 7-9,11, 12, 14-17, 20-22,24
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1997, Nr. 10, 31. Oktober 1997 (1997-10-31) & JP 09 148617 A (SANYO ELECTRIC CO LTD), 6. Juni 1997 (1997-06-06) Zusammenfassung	1,2, 8-12,15, 16,18,22
X Welte	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Slehe Anhang Patentfamilie	
	Motopology variables and the second s	

Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: 'A' Veröffentlichung, die den alligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitgilled derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
9. Februar 2005	16/02/2005
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswljk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Visentin, A



Internationales Aktenzeichen
Per/DE 03/03739

O /Easterst		J/DE 03/03739
C.(Fonsetz Kategorie*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommende	n Talla Petr Asserti
	g	n Teile Betr. Anspruch Nr.
A	ZIMMERMANN H ED - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS: "Monolithic bipolar-, CMOS-, and BiCMOS-receiver OEICs" 1996 INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CONFERENCE. SINAIA, ROMANIA, OCT. 9 - 12, 1996, INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CONFERENCE, NEW YORK, IEEE, US, Bd. VOL. 2 CONF. 19, 9. Oktober 1996 (1996-10-09), Seiten 31-40, XP010200521 ISBN: 0-7803-3223-7 das ganze Dokument	1,4,5, 7-9,11, 12, 14-17, 20-22,24
A	HOHENBILD M ET AL: "Advanced photodiodes and circuits for OPTO-ASICs" 2001 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRON DEVICES FOR MICROWAVE AND OPTOELECTRONIC APPLICATIONS. EDMO 2001 15-16 NOV. 2001, VIENNA, AUSTRIA, 15. November 2001 (2001-11-15), Seiten 255-260, XP010570429 das ganze Dokument	1,4,11, 12, 14-16, 20-22,24
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 012, Nr. 447 (E-685), 24. November 1988 (1988-11-24) & JP 63 174358 A (HITACHI LTD), 18. Juli 1988 (1988-07-18) Zusammenfassung	1,12,16, 22
A	US 4 616 247 A (CHANG ET AL) 7. Oktober 1986 (1986-10-07)	1,5, 10-12, 15,16, 21,22
	das ganze Dokument	21,44
P,X	FORTSCH M ET AL: "220 MHz optical receiver with large-area integrated PIN photodiode" PROCEEDINGS OF IEEE SENSORS 2003. 2ND. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SENSORS. TORONTO, CANADA, OCT. 22 - 24, 2003, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SENSORS, NEW YORK, NY: IEEE, US, Bd. VOL. 2 OF 2. CONF. 2, 22. Oktober 2003 (2003-10-22), Seiten 1012-1015Vol2, XP010691061 ISBN: 0-7803-8133-5 das ganze Dokument	1,2,4-6, 8-12,14, 16,18, 20-22,24

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Januar 2004)



Internationales Aktenzeichen
1/DE 03/03739

		FEI/DE 03/03739		
C.(Fortsetz: Kategorie*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffenllichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile	I Potr A	
	. Sold of the second se	alidati tatia	Betr. Anspruch Nr.	
P,X	FORTSCH M ET AL: "Integrated PIN photodiodes in high-performance BiCMOS technology" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2002. IEDM. TECHNICAL DIGEST. SAN FRANCISCO, CA, DEC. 8 - 11, 2002, NEW YORK, NY: IEEE, US, 8. Dezember 2002 (2002-12-08), Seiten 801-804, XP010626161 ISBN: 0-7803-7462-2 das ganze Dokument		1,2,4-6, 8-12,14, 16,18, 20-22,24	
·				
nblatt PCT/ISA	/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Januar 2004)			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
Per/DE 03/03739

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokumen	t -	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
JP 09148617	Α	06-06-1997	JP	3208307	B2	10-09-2001
JP 63174358	A	18-07-1988	KEINE			
US 4616247	A	07-10-1986	CA EP EP JP WO	1233549 0142316 0163720 61500396 8502296	A2 A1 T	01-03-1988 22-05-1985 11-12-1985 06-03-1986 23-05-1985